



関係者各位

2026 年 1 月吉日
株式会社エム・ピー・ソリューション
カードサービス株式会社

＜新製品発表会のご案内＞

飲食店の 7 割に影響を与えた暗証番号原則必須化による テーブル決済の課題を解決する クラウド集約型決済サービス『MPAC（エムパック）』 および日本初上陸の薄型決済端末

日時：2 月 9 日（月）13:30～15:00（受付 13:00～）

場所：KDDI ホール（東京都千代田区大手町 1-8-1 KDDI 大手町ビル 2 階）

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、株式会社エム・ピー・ソリューションとカードサービス株式会社は、このたび、**飲食店のテーブル決済を革新するクラウド集約型決済サービス『MPAC（エムパック）』と、薄さとデザイン性を兼ね備え日本初上陸となる新決済端末を提供することとなりました。**

つきましては、**関係者の皆様に向けた詳細説明および新端末の披露を兼ねた発表会を実施いたしますのでご案内申し上げます。**

2025 年 4 月、クレジットカード決済におけるセキュリティ強化の一環として暗証番号入力が必要化されました。これに伴い、従来のテーブルでのサイン決済が利用できなくなり、飲食店の約 7 割で顧客体験に影響が生じています。また、「現在導入している決済端末に満足していない」と答えた飲食店従事者は 6 割以上にのぼり、改善点として、「店舗の雰囲気に対応しい洗練された外観デザイン」「片手で持ち、操作できるサイズ感・重量、薄型化」が求められていることが明らかになりました（[2025 年 9 月 エム・ピー・ソリューション調査](#)）。

こうした課題を解決すべく、新キャッシュレス決済サービス『MPAC』と、新決済端末の提供を決定しました。

当日は、株式会社エム・ピー・ソリューションから、『MPAC』のコンセプトや開発背景、サービス詳細についてご説明します。また、カードサービス株式会社からは、MPAC に対応する新端末についてご説明します。なお、発表会会場では新端末の展示を予定しています。

ご多忙の折とは存じますが、是非ご出席賜りますようお願い申し上げます。

— 概要 —

- 日 時：2 月 9 日（月）13:30～15:00（受付 13:00～）
- 会 場：KDDI ホール（東京都千代田区大手町 1-8-1 KDDI 大手町ビル 2 階）
- 登壇者：・株式会社エム・ピー・ソリューション 専務取締役 林和宏
・カードサービス株式会社 代表取締役社長 齋藤賢志
- 内 容：コンセプト説明／サービス説明／決済端末説明／関係各社挨拶／質疑応答
※会場内に新端末を展示予定です。

クラウド集約型決済サービス『MPAC（エムパック）』発表会参加申込

・参加申込フォーム:<https://forms.gle/Vhxvy1SKFvrXscbC6>

・Email : pr@mp-solution.com（エム・ピー・ソリューション広報担当宛）



ご多用中の折誠にお手数ですが、ご出席いただける場合には **2月3日（火）17時まで**に参加申込フォームよりお申込みいただくか、担当者 E-mail 宛にご連絡いただきますようお願いいたします。